

# 試作受託加工

基板の調達から完成品まで、一枚の試作から量産まで対応いたします。

40年間蓄積してきた薄膜エッチング技術でお客様の想像をカタチにします。

## <当社の加工技術>

 <b>真空薄膜加工</b> ..... ITO/IZO/Cr/Cu/Al/Mo/ Ti/SiO <sub>2</sub> etc. ..... 膜厚 100 Å ~ 5000 Å	 <b>コーティング加工</b> ..... PI 樹脂 / 耐熱アクリル樹脂 / エポキシ樹脂 etc. ..... 膜厚 0.5 μm ~ 5.0 μm フィラー材等の混合も可能	 <b>パターニング加工</b> ..... フォトリソ加工 / シルク印刷加工 etc. ..... 最大加工寸法 400mm×500mm 単層電極 / 多層電極加工
 <b>メッキ加工</b> ..... Cu メッキ (4 μm ~ 10 μm) / Ni メッキ / Au メッキ ..... 電解メッキ / 無電解メッキ	 <b>その他加工</b> ..... 基板貼り合せ加工 / セルアセンブリ / 切断加工 etc.	

## <加工対応基板>

- ・ ガラス基板
- ・ ガラスエポキシ基板
- ・ シリコン基板
- ・ セラミック基板
- ・ PTFE
- ・ LCP
- ・ PI
- ・ その他 (PC、PET)

## <応用分野>

- ・ LCD 開発基板
- ・ EL 開発基板
- ・ 電子ペーパー開発基板
- ・ 各種タッチパネル試作
- ・ FPC
- ・ プリント配線基板
- ・ 太陽電池用基板